# Dell™ Inspiron™ 560s: 기본 사양

이 항목에서는 컴퓨터 설치 , 컴퓨터의 드라이버 업데이트 , 컴퓨터 업그레이드 시 필요한 정보를 제공합니다 .

**주 :** 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다 . 해당 컴퓨터 구성에 대한 자세한 내용은 **시작** → **도움말 및 지원**을 클릭하고 옵션을 선택하여 컴퓨터 정보를 확인합니다 .

| **프로세서 정보** | |
|---|---|
| 종류 | • Intel® Celeron®<br>• Intel Pentium® Dual Core<br>• Intel Core™2 Duo<br>• Intel Core2 Quad |

| **메모리** | |
|---|---|
| 커넥터 | 내부 접근 가능한 DDR3 DIMM 소켓 4 개 |
| 메모리 모듈 용량 | 1GB, 2GB |
| 메모리 종류 | 1066MHz DDR3 DIMM,<br>비 ECC 메모리 전용 |
| 가능한 메모리 구성 | 1GB, 2GB, 3GB, 4GB, 5GB, 6GB, 7GB, 8GB<br>**주 :** 4GB 보다 큰 메모리 구성의 경우에는 64 비트 운영 체제가 필요합니다 . |

| **컴퓨터 정보** | |
|---|---|
| 시스템 칩셋 | Intel G43 |
| RAID 지원 | RAID 0( 스트라이핑 )<br>RAID 1( 미러링 ) |

| 드라이브 | |
|---|---|
| 외부 접근 가능 | • SATA DVD-ROM, SATA DVD+/-RW Super Multi 드라이브 또는 Blu-ray Disc™ 콤보 드라이브용 5.25 인치 베이 1 개<br>• 선택사양의 매체 카드 판독기용 3.5 인치 FlexBay 1 개 |
| 내부 접근 가능 | SATA 하드 드라이브용 3.5 인치 베이 2 개 |

| 비디오 | |
|---|---|
| 내장형 | Intel GMA X4500 |
| 독립형 | PCI Express x16 카드 ( 선택사양 ) |

| 오디오 | |
|---|---|
| 종류 | 내장형 7.1 채널 , HD 오디오 |

| 시스템 보드 커넥터 | |
|---|---|
| 메모리 | 240 핀 커넥터 4 개 |
| PCI | 124 핀 커넥터 1 개 |
| PCI Express x1 | 36 핀 커넥터 2 개 |
| PCI Express x16 | 164 핀 커넥터 1 개 |
| 전원 ( 시스템 보드 ) | 24 핀 EPS 12V 커넥터 1 개<br>(ATX 호환 가능 ) |
| 프로세서 팬 | 4 핀 커넥터 1 개 |
| 섀시 팬 | 3 핀 커넥터 1 개 |
| 전면 USB 커넥터 | 9 핀 커넥터 3 개 |
| 전면 오디오 커넥터 | 2 채널 스테레오 사운드 및 마이크로폰용 9 핀 커넥터 1 개 |
| SATA | 7 핀 커넥터 4 개 |

| 외부 커넥터 | |
|---|---|
| 네트워크 어댑터 | RJ45 커넥터 1 개 |
| USB | 전면 패널 USB 2.0 호환 커넥터 2 개 및 후면 패널<br>USB 2.0 호환 커넥터 4 개 |
| 오디오 | 전면 패널 — 헤드폰 커넥터 1 개 및 마이크로폰 커넥터 1 개 |
| | 후면 패널 — 7.1 채널 지원용 커넥터 6 개 |
| 비디오 | 15 핀 VGA 커넥터 1 개 및<br>19 핀 HDMI 커넥터 1 개 |

| 통신 | |
|---|---|
| 무선 ( 선택사양 ) | PCI Express WiFi 카드 , 802.11a/b/g/n 지원 |
| 모뎀 ( 선택사양 ) | PCI 모뎀 |

| 확장 슬롯 | |
|---|---|
| PCI | |
| 커넥터 | 1 개 |
| 커넥터 크기 | 124 핀 |
| 커넥터 데이터 폭 ( 최대 ) | 32 비트 |
| 버스 속도 | 33MHz |
| PCI Express x1 | |
| 커넥터 | 2 개 |
| 커넥터 크기 | 36 핀 |
| 커넥터 데이터 폭 ( 최대 ) | PCI Express 레인 1 개 |
| 버스 속도 | 500MB/s( 양방향 ) |

| 확장 슬롯 ( 계속 ) | |
|---|---|
| PCI Express x16 | |
| 커넥터 | 1 개 |
| 커넥터 크기 | 164 핀 |
| 커넥터 데이터 폭 ( 최대 ) | PCI Express 레인 16 개 |
| 버스 속도 | 16GB/s( 양방향 ) |

| 전원 | |
|---|---|
| DC 전원 공급 장치 | |
| 와트 | 250W |
| 최대 열 손실 | 1312BTU/hr |

**주 :** 열 손실은 전원 공급 장치 와트 정격을 사용하여 계산합니다 .

| | |
|---|---|
| 입력 전압 | 115/230VAC |
| 입력 주파수 | 50/60Hz |
| 정격 출력 전류 | 6/3A |

| 전지 | |
|---|---|
| 코인 셀 전지 | 3V CR2032 리튬 |

| 규격 | |
|---|---|
| 높이 | 377.9mm(14.88 인치 ) |
| 너비 | 106mm(4.16 인치 ) |
| 깊이 | 426.1mm(16.77 인치 ) |
| 무게 ( 최소 ) | 7.3kg(16.1lb) |

| 컴퓨터 환경 | |
|---|---|
| 온도 범위 : | |
| 작동 시 | 10~35°C(50~95°F) |
| 보관 시 | -40~65°C(-40~149°F) |
| 상대 습도 | 20~80%( 비응축 ) |

## 컴퓨터 환경 ( 계속 )

| | |
|---|---|
| 최대 진동 ( 사용자 환경을 시뮬레이트하는 임의 진동 스펙트럼 사용 ): | |
| 작동 시 | 0.25GRMS |
| 보관 시 | 2.2GRMS |
| 최대 충격 ( 헤드 파크 위치의 하드 드라이브 및 2ms 의 반파장 사인파 펄스 측정 ): | |
| 작동 시 | 2ms 간 51cm/s(20 인치 /s) 로 속도 변경되는 40G |
| 보관 시 | 26ms 간 813cm/s(320 인치 /s) 로 속도 변경되는 50G |
| 고도 ( 최대 ): | |
| 작동 시 | -15.2~3048m(-50~10,000ft) |
| 보관 시 | -15.2~10,668m(-50~35,000ft) |
| 공기 오염 수준 | ISA-S71.04-1985 에서 규정한 G2 이하 |

**이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다 .**
**© 2009 Dell Inc. 저작권 본사 소유 .**

Dell Inc. 의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다 .

본 설명서에 사용된 상표 : **Dell**, **DELL** 로고 및 **Inspiron** 은 Dell Inc. 의 상표입니다 . **Intel**, **Celeron** 및 **Pentium** 은 미국 및 기타 국가 / 지역에서 Intel Corporation 의 등록 상표이며 **Core** 는 상표입니다 . **Microsoft**, **Windows** 및 **Windows** 시작 단추 로고는 미국 및 / 또는 기타 국가 / 지역에서 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다 . **Blu-ray Disc** 는 Blu-ray Disc Association 의 상표입니다 .

특정 회사의 표시나 회사명 또는 제품을 지칭하기 위해 다른 상표나 상호를 본 설명서에서 사용할 수도 있습니다 . Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상호에 대한 어떠한 소유권도 갖고 있지 않습니다 .

**모델 : DCSLE** **2009 년 11 월** **Rev. A00**